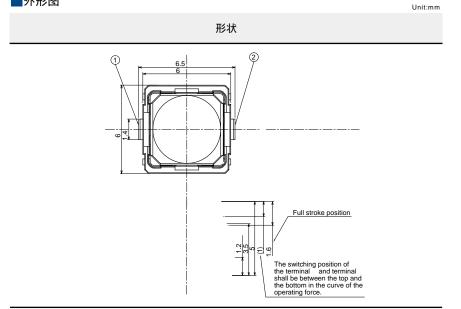
具有橡胶触感的滑动触点开关。



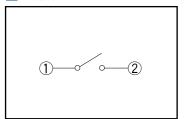


■产品一览

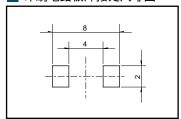
全行程(mm)	动作力	电路数	接点数	最小订货单位 (pcs.)		产品编号	
土1」作主(111111)	WJ1F/J	电路数	按無数	日本	出口	一口细写	
1.6	1.96N	1	1	2,000	8,000	SPEH110101	
	2.45N					SPEH120101	
	3N					SPEH130103	



电路图



■ 印刷电路板焊接处尺寸图



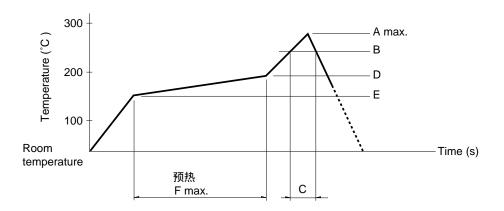
测

旋 转

系列		Vertical						
		SPEH	SPEJ	SPPH4	SPPH1			
照片								
	W	6	7	6.5	10			
外形尺寸 (mm)	D	6	7	8.5	10			
	Н	5	5.95	8.	5			
行程(m	m)	_	_	2.2	1.5			
全行程(mm)		1.6	1.7	3	2.5			
电路数		1		2				
使用温度范围		- 40 to +90	- 40 to +85	-10 to	0 +60			
车用产品				_				
生命周期		* 3	*3	*3	*			
				•				

回流方式的参考举例

- 1. 加热方式 远红外线加热的上下加热方式。
- 2. 温度测量方式用 $_{\prime}$ 0.1 $_{\prime}$ 0.2的CA(K)或CC(T)进行测量。在焊接的连接部位置(铜箔面)测量 ,固定方式使用耐热载带。
- 3. 温度分布



系列(回流型)	A () 3s max.	B ()	C(s)	D()	E()	F(s)
SPEJ						
SPEF	260	230	40	180	150	120
SPEH						

注

- 1. 上述条件 ,为印刷电路板的零部件贴装面上的温度 根据电路板的材质 ,大小 厚度等 ,回路板温度和开关表面温度会有很大的不同 , 关于开关表面温度 ,也请在上述条件内使用。
- 2. 根据回流槽的种类 条件稍有不同 清事先充分进行确认之后使用。

手工焊接方式的参考举例

系列	焊接温度	焊接时间	
SPPJ3, SPPJ2, SPUN, SPPH4, SPPH1	350±10	3+1 / 0s	
SPED2, SPED4	350±10	3±0.5s	
SPEJ	350±10	4s max.	
SPEF	350±5	3s max.	
SPEH	350 max.	3s max.	
SPUJ	300±10	3+1 / 0s	

浸焊方式的参考举例

适用于 For PC board 端子型

	项	i l	浸焊		
וילא	预热温度	预热温度时间	焊接温度	焊接浸渍时间	
SPPJ3	100 max.	60s max.	260±5	5±1s	
SPUN	100 max.	60s max.	260±5	10±1s	
SPUJ, SPPH4	-	_	260±5	5±1s	
SPPJ2, SPPH1, SPED2, SPED4, SPEF	_		260±5	10±1s	